(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-245414 (P2002-245414A)

(43)公開日 平成14年8月30日(2002.8.30)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参 考)
G06K	17/00		C 0 6 K	17/00	В	5B058
G06F	1/00		C 0 6 F	15/00	3 3 0 C	5B076
	15/00	3 3 0		9/06	660D	5B085

審査請求 未請求 請求項の数23 〇1. (全 16 頁)

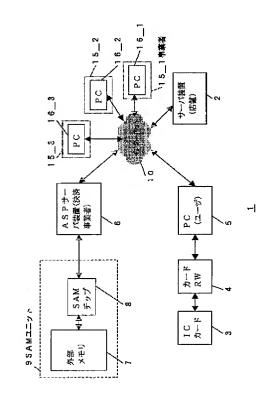
		普里明水 木明水 明水境の数25 〇七 (主 10 頁)			
(21)出顧番号	特顧2001-40415(P2001-40415)	(71) 出願人 000002185			
		ソニー株式会社			
(22)出顧日	平成13年2月16日(2001.2.16)	東京都品川区北品川6 丁目7番35号			
		(72)発明者 末吉 正弘			
		東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニ			
		一株式会社内			
		(72)発明者 久保野 文夫			
		東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニ			
		一株式会社内			
		(74)代理人 100094053			
		弁理士 佐藤 隆久			
		Fターム(参考) 5B058 CA01 KA11			
		5B076 FB05 FB10			
		5B085 AE12 BG07 CC06			

(54) 【発明の名称】 データ処理方法および半導体回路

(57)【要約】

【課題】 秘匿性の高い情報をユーザに知らせることなく、サーバ装置で実行するユーザのアプリケーションプログラムを当該ユーザが作成およびカスタマイズできるデータ処理方法を提供する。

【解決手段】 アプリケーションプログラムAPがIC カード3を操作するために用いる操作コードと操作の名前である操作名との対応を示すテーブルをSAMチップ8が参照可能であり、APの動作を操作名を用いて記述したスクリプトプログラムをSAMチップ8が入力する。SAMチップ8は、スクリプトプログラムに記述された操作名に対応する操作コードをテーブルを参照して得て、当該得た操作コードを用いてAPの処理を規定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】集積回路を用いた手続きに関する処理を行うアプリケーションプログラムが動作する半導体回路が 行うデータ処理方法であって、

前記アプリケーションプログラムが前記集積回路を操作 するために用いる操作コードと前記操作の名前である操 作名との対応を示す対応指示データを前記半導体回路が 参照可能であり、

前記アプリケーションプログラムの動作を前記操作名を 用いて記述した動作記述プログラムを前記半導体回路が 入力し、

前記半導体回路が、前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応する前記操作コードを前記対応指示データを参照して得て、当該得た操作コードを用いて前記アプリケーションプログラムの処理を規定するデータ処理方法。

【請求項2】前記対応指示データは、前記操作名と、当該操作名に対応する操作を前記集積回路に行うときに用いられる鍵情報との対応をさらに示し、

前記半導体回路は、前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応する前記鍵情報を前記対応指示データを参照して得て、当該得た鍵情報を用いて前記アプリケーションプログラムの処理を規定するデータ処理方法。

【請求項3】前記半導体回路は、

処理要求に応じて、前記アプリケーションプログラムの 処理を構成する複数のジョブの実行順番を示すジョブ実 行順番データと、前記複数のジョブの実行の進行状態を 示すステータスデータとを含むジョブ管理用データを生 成し、

前記ジョブ管理用データの前記ステータスデータおよび 前記処理順番データに基づいて、次に実行を行うジョブ を選択し、

前記選択したジョブを実行し、

当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用 データの前記ステータスデータを更新する請求項1に記 載のデータ処理方法。

【請求項4】前記半導体回路は、

前記対応指示データおよび前記動作記述プログラムを用いて、前記ジョブ管理用データのテンプレートデータを 生成し、

前記処理要求に応じて、前記テンプレートデータを用いて前記ジョブ管理用データを生成する請求項3に記載のデータ処理方法。

【請求項5】前記半導体回路は、

複数の処理要求のそれぞれについて、前記ジョブ管理用 データを生成し、

複数の前記データモジュールから一つのジョブ管理用データを選択し、

前記選択したジョブ管理用データの前記ステータスデー

タおよび前記処理順番データに基づいて、次に実行を行 うジョブを選択し、

前記選択したジョブを実行し、

当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用 データの前記ステータスデータを更新し、

当該更新後に、前記複数のデータモジュールから一つの ジョブ管理用データを選択する請求項3に記載のデータ 処理方法。

【請求項6】前記半導体回路は、

前記処理要求に応じた処理を構成する全てのジョブの実 行が終了した前記ジョブ管理用データを消去する請求項 5に記載のデータ処理方法。

【請求項7】前記動作記述プログラムは、前記半導体回路が処理可能な前記ジョブ管理用データの最大数を指定した記述を含み、

前記半導体回路は、前記ジョブ管理用データの数が前記 指定された最大数以下の場合に、前記処理要求に応じて 前記ジョブ管理用データを生成する請求項5に記載のデ ータ処理方法。

【請求項8】前記半導体回路は、

前記集積回路に対しての複数の前記操作に対応する複数 のジョブの実行順番を示す前記実行順番データを含む前 記ジョブ管理用データを生成する請求項5に記載のデー タ処理方法。

【請求項9】前記動作記述プログラムは、前記集積回路 からの読み出したデータを格納するデータブロック、前記集積回路に書き込むデータを格納するデータブロック、および、前記集積回路を用いた手続き処理の履歴情報を格納するデータブロックの少なくとも一つのデータブロックを定義する記述を含み、

前記半導体回路は、前記動作記述プログラムに基づいて、前記データブロックを生成する請求項5に記載のデータ処理方法。

【請求項10】前記操作名は、マクロコマンドである請求項1に記載のデータ処理方法。

【請求項11】前記集積回路は、カードに搭載されている請求項1に記載のデータ処理方法。

【請求項12】集積回路を用いた手続きに関する処理を 行うアプリケーションプログラムが動作する半導体回路 であって、

前記アプリケーションプログラムが前記集積回路を操作するために用いる操作コードと前記操作の名前である操作名との対応を示す対応指示データを参照可能であり、前記アプリケーションプログラムの動作を前記操作名を用いて記述した動作記述プログラムを入力し、

当該入力した前記動作記述プログラムに記述された前記 操作名に対応する前記操作コードを前記対応指示データ を参照して得て、当該得た操作コードを用いて前記アプ リケーションプログラムの処理を規定する半導体回路。

【請求項13】前記対応指示データは、前記操作名と、

当該操作名に対応する操作を前記集積回路に行うときに 用いられる鍵情報との対応をさらに示し、

前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応 する前記鍵情報を前記対応指示データを参照して得て、 当該得た鍵情報を用いて前記アプリケーションプログラ ムの処理を規定する半導体回路。

【請求項14】処理要求に応じて、前記アプリケーションプログラムの処理を構成する複数のジョブの実行順番を示すジョブ実行順番データと、前記複数のジョブの実行の進行状態を示すステータスデータとを含むジョブ管理用データを生成し、

前記ジョブ管理用データの前記ステータスデータおよび 前記処理順番データに基づいて、次に実行を行うジョブ を選択し、

前記選択したジョブを実行し、

当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用 データの前記ステータスデータを更新する請求項12に 記載の半導体回路。

【請求項15】前記対応指示データおよび前記動作記述 プログラムを用いて、前記ジョブ管理用データのテンプ レートデータを生成し、

前記処理要求に応じて、前記テンプレートデータを用い て前記ジョブ管理用データを生成する請求項14に記載 の半導体回路。

【請求項16】複数の処理要求のそれぞれについて、前記ジョブ管理用データを生成し、

複数の前記データモジュールから一つのジョブ管理用データを選択し、

前記選択したジョブ管理用データの前記ステータスデー タおよび前記処理順番データに基づいて、次に実行を行 うジョブを選択し、

前記選択したジョブを実行し、

当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用 データの前記ステータスデータを更新し、

当該更新後に、前記複数のデータモジュールから一つの ジョブ管理用データを選択する請求項14に記載の半導 体回路。

【請求項17】前記処理要求に応じた処理を構成する全 てのジョブの実行が終了した前記ジョブ管理用データを 消去する請求項16に記載の半導体回路。

【請求項18】前記動作記述プログラムが、前記半導体 回路が処理可能な前記ジョブ管理用データの最大数を指 定した記述を含む場合に、

前記ジョブ管理用データの数が前記指定された最大数以下であることを条件に、前記処理要求に応じて前記ジョブ管理用データを生成する請求項16に記載の半導体回路。

【請求項19】前記集積回路に対しての複数の前記操作 に対応する複数のジョブの実行順番を示す前記実行順番 データを含む前記ジョブ管理用データを生成する請求項 16に記載の半導体回路。

【請求項20】前記動作記述プログラムが、前記集積回路からの読み出したデータを格納するデータブロック、前記集積回路に書き込むデータを格納するデータブロック、および、前記集積回路を用いた手続き処理の履歴情報を格納するデータブロックの少なくとも一つのデータブロックを定義する記述を含む場合に、

前記動作記述プログラムに基づいて、前記データブロックを生成する請求項16に記載の半導体回路。

【請求項21】前記操作名は、マクロコマンドである請求項16に記載の半導体回路。

【請求項22】前記集積回路は、カードに搭載されている請求項16に記載の半導体回路。

【請求項23】耐タンパ性の半導体回路である請求項16に記載の半導体回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定の情報の秘匿性を保ちながら、アプリケーションプログラムのカスタマイズを行うことを可能にするデータ処理方法および半導体回路に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、ICカードを用いてインターネッ トなどのネットワークを介した取り引きを行う通信シス テムが開発されている。このような通信システムでは、 ICカードを用いたサービスを提供するサービス提供者 からの依頼を受けて当該サービス提供者が規定した手続 き処理を実行するアプリケーションプログラムをサーバ 装置が実行する。サーバ装置は、例えばICカードのリ ーダ・ライタやPC(Personal Computer) から処理要求 に応じて、上記アプリケーションプログラムに基づい て、ユーザ認証やデータの暗号化及び復号などの処理を 行う。このようなアプリケーションプログラムは、IC カードにアクセスを行うための鍵情報やICカードを操 作するための操作コマンドを用いてコードを記述する必 要がある。ここで、これらの鍵情報や操作コマンドは、 ICカードを用いた取り引きの安全性を期す上で上記サ ーバ装置の管理者のみが知ることができる。従って、従 来では、サーバ装置の管理者が、上記サービス提供者か ら依頼を受けて、上記アプリケーションプログラムを作 成およびカスタマイズしている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したようにサーバ装置の管理者がアプリケーションプログラムの作成およびカスタマイズを行うのでは、当該管理者の負担を大きいという問題がある。

【0004】本発明は上述した従来技術の問題点に鑑みてなされ、秘匿性の高い情報をユーザに知らせることなく、サーバ装置で実行するユーザのアプリケーションプログラムを当該ユーザが作成およびカスタマイズできる

データ処理方法および半導体回路を提供することを目的 とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成するために、本発明のデータ処理方法は、集積回路を用いた手続きに関する処理を行うアプリケーションプログラムが動作する半導体回路が行うデータ処理方法であって、前記アプリケーションプログラムが前記集積回路を操作するために用いる操作コードと前記操作の名前である操作名との対応を示す対応指示データを前記半導体回路が参照可能であり、前記アプリケーションプログラムの動作を前記操作名を用いて記述した動作記述プログラムを前記半導体回路が入力し、前記半導体回路が、前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応する前記操作コードを前記対応指示データを参照して得て、当該得た操作コードを用いて前記アプリケーションプログラムの処理を規定する。

【0006】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記対応指示データは、前記操作名と、当該操作名に対応する操作を前記集積回路に行うときに用いられる鍵情報との対応をさらに示し、前記半導体回路は、前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応する前記鍵情報を前記対応指示データを参照して得て、当該得た鍵情報を用いて前記アプリケーションプログラムの処理を規定する。

【0007】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記半導体回路は、処理要求に応じて、前記アプリケーションプログラムの処理を構成する複数のジョブの実行順番を示すジョブ実行順番データと、前記複数のジョブの実行の進行状態を示すステータスデータとを含むジョブ管理用データを生成し、前記ジョブ管理用データの前記ステータスデータおよび前記処理順番データに基づいて、次に実行を行うジョブを選択し、前記選択したジョブを実行し、当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用データの前記ステータスデータを更新する。

【0008】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記半導体回路は、前記対応指示データおよび前記動作記述プログラムを用いて、前記ジョブ管理用データのテンプレートデータを生成し、前記処理要求に応じて、前記テンプレートデータを用いて前記ジョブ管理用データを生成する。

【0009】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記半導体回路は、複数の処理要求のそれぞれについて、前記ジョブ管理用データを生成し、複数の前記データモジュールから一つのジョブ管理用データを選択し、前記選択したジョブ管理用データの前記ステータスデータおよび前記処理順番データに基づいて、次に実行を行うジョブを選択し、前記選択したジョブを実行し、当該ジョブの実行に応じて、前記選択したジョブ管理用

データの前記ステータスデータを更新し、当該更新後 に、前記複数のデータモジュールから一つのジョブ管理 用データを選択する。

【0010】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記半導体回路は、前記処理要求に応じた処理を構成する全てのジョブの実行が終了した前記ジョブ管理用データを消去する。

【 0 0 1 1 】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記動作記述プログラムは、前記半導体回路が処理可能な前記ジョブ管理用データの最大数を指定した記述を含み、前記半導体回路は、前記ジョブ管理用データの数が前記指定された最大数以下の場合に、前記処理要求に応じて前記ジョブ管理用データを生成する。

【0012】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記半導体回路は、前記集積回路に対しての複数の前記操作に対応する複数のジョブの実行順番を示す前記実行順番データを含む前記ジョブ管理用データを生成する。

【0013】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記動作記述プログラムは、前記集積回路からの読み出したデータを格納するデータブロック、前記集積回路に書き込むデータを格納するデータブロック、および、前記集積回路を用いた手続き処理の履歴情報を格納するデータブロックの少なくとも一つのデータブロックを定義する記述を含み、前記半導体回路は、前記動作記述プログラムに基づいて、前記データブロックを生成する。

【 0 0 1 4 】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記操作名は、マクロコマンドである。

【 O O 1 5 】また、本発明のデータ処理方法は、好ましくは、前記集積回路は、カードに搭載されている。

【0016】また、本発明の半導体回路は、集積回路を用いた手続きに関する処理を行うアプリケーションプログラムが動作する半導体回路であって、前記アプリケーションプログラムが前記集積回路を操作するために用いる操作コードと前記操作の名前である操作名との対応を示す対応指示データを参照可能であり、前記アプリケーションプログラムの動作を前記操作名を用いて記述した動作記述プログラムを入力し、当該入力した前記動作記述プログラムに記述された前記操作名に対応する前記操作コードを前記対応指示データを参照して得て、当該得た操作コードを用いて前記アプリケーションプログラムの処理を規定する。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面を参照して説明する。図1は、本実施形態の通信システム1の全体構成図である。図1に示すように、通信 システム1は、サーバ装置2、ICカード3、カードリーダ・ライタ4、パーソナルコンピュータ5、ASP(A pplication Service Provider)サーバ装置6、SAM(S ecure Application Module) ユニット9を用いて、インターネット10を介して通信を行ってICカード3(本発明の集積回路)を用いた決済処理などの手続き処理を行う。SAMユニット9は、外部メモリ7およびSAMチップ(本発明の半導体回路)8を有する。

【0018】SAMチップ8は、図2に示すようなソフトウェア構成を有している。図2に示すように、SAMチップ8は、下層から上層に向けて、HW(Hardware)層、OS層、下位ハンドラ層、上位ハンドラ層およびAP層を順に有している。下位ハンドラ層には、ドライバ層が含まれる。ここで、AP層には、図1に示すクレジットカード会社などの事業者15_1,15_2,15_3によるICカード3を用いた手続きを規定したアプリケーションプログラムAP_1,AP_2,AP_3がある。AP層では、アプリケーションプログラムAP_1,AP_1,AP_2,AP_3層との間にファイアウォールFWが設けられている。

【0019】アプリケーションプログラムAP_1は、外部メモリ7に記憶された後述するサービス定義テーブルデータ(対応指示データ)20_1およびスクリプトプログラム(動作記述プログラム)21_1によって規定される。また、アプリケーションプログラムAP_2は、外部メモリ7に記憶された後述するサービス定義テーブルデータ20_2およびスクリプトプログラム21_2によって規定される。また、アプリケーションプログラムAP_3は、外部メモリ7に記憶された後述するサービス定義テーブルデータ20_3およびスクリプトプログラム21_3によって規定される。

【0020】SAMチップ8は、SCSIまたはEth ernetなどを介してASPサーバ装置6に接続され る。ASPサーバ装置6は、インターネット10を介し て、エンドユーザのパーソナルコンピュータ5、事業者 15_1, 15_2, 15_3のパーソナルコンピュー タ16_1,16_2,16_3を含む複数の端末装置 に接続される。パーソナルコンピュータ5は、例えば、 シリアルまたはUSBを介してDumb型のカードリー ダ・ライタ4に接続されている。カードリーダ・ライタ 4が、ICカード3との間で物理レベルに相当する例え 無線通信を実現する。 ICカード3への操作コマンドお よび I Cカード3からのリスポンスパケットは、SAM ユニット9側で生成および解読される。よって、その中 間に介在するカードリーダ・ライタ4、パーソナルコン ピュータ5およびASPサーバ装置6は、コマンドやリ スポンス内容をデータペイロード部分に格納して中継す る役割を果たすのみで、 I C カード 3 内のデータの暗号 化や復号および認証などの実操作には関与しない。

【0021】パーソナルコンピュータ 16_1 , 16_2 , 16_3 は、後述するスクリプトプログラムをSA Mチップ8にダウンロードすることで、それぞれアプリケーションプログラムAP $_1$, AP $_2$, AP $_3$ を

カスタマイズできる。

【0022】以下、図1に示す構成要素について説明する。

〔ICカード3〕図3は、ICカード3の機能ブロック 図である。図3に示すように、ICカード3は、記憶部 50および処理部51を備えたIC(Integrated Circui t) 3 aを有する。記憶部50は、図4に示すように、ク レジットカード会社などの事業者15_1が使用する記 憶領域55_1、事業者15_2が使用する記憶領域5 5_2、並びに事業者15_3が使用する記憶領域55 _3を有する。また、記憶部50は、記憶領域55_1 へのアクセス権限を判断するために用いられる鍵情報、 記憶領域55_2へのアクセス権限を判断するために用 いられる鍵情報、並びに記憶領域55_3へのアクセス 権限を判断するために用いられる鍵情報を記憶してい る。当該鍵情報は、相互認証や、データの暗号化および 復号などに用いられる。また、記憶部50は、ICカー ド3あるいはICカード3のユーザの識別情報を記憶し ている。

【0023】以下、SAMユニット9について詳細に説明する。

〔外部メモリ7〕図5は、図1に示す外部メモリ7に記 憶されるデータおよびプログラムを説明するための図で ある。図5に示すように、外部メモリ7には、事業者1 5 1のサービス定義テーブルデータ20 1と、IC カード操作用マクロコマンドスクリプトプログラム21 1とが記憶されている。また、外部メモリ7には、事 業者15_2のサービス定義テーブルデータ20_2 と、ICカード操作用マクロコマンドスクリプトプログ ラム21_2とが記憶されている。また、外部メモリ7 には、事業者15_3のサービス定義テーブルデータ2 0_3と、ICカード操作用マクロコマンドスクリプト プログラム21_3とが記憶されている。サービス定義 テーブルデータ20_1,20_2,20_3は、同じ フォーマットを有している。また、ICカード操作用マ クロコマンドスクリプトプログラム21_1,21_ 2,21_3は、共通のマクロコマンドを用いて記述さ れている。また、サービス定義テーブルデータ20_ 1,20_2,20_3およびICカード操作用マクロ コマンドスクリプトプログラム21_1,21_2,2 1_3は、スクランブルされて外部メモリ7に記憶され ている。当該スクランブルされたデータおよびプログラ ムは、SAMチップ8内でデスクランブルされる。

【0024】本実施形態では、スクリプトプログラム2 1_1 , 21_2 , 21_3 は、それぞれ図1に示すパーソナルコンピュータ 16_1 , 16_2 , 16_3 を用いて、事業者 15_1 , 15_2 , 15_3 によって作成され、SAMチップ8を介して外部メモリ7にダウンロードされる。また、サービス定義テーブルデータ 20_1 , 20_2 , 20_3 は、それぞれ事業者 $15_$

1,15_2,15_3からの指示を受けてSAMユニット9の管理者によって作成される。

【0025】図6は、サービス定義テーブルデータ20 __1を説明するための図である。図6に示すように、サ ービス定義テーブルデータ20_1は、サービスタイプ エレメント(操作名)、アドレス、サービス番号(操作 コード)、鍵バージョン情報、並びに鍵情報のエントリ を有している。サービスタイプエレメントは、事業者1 5_1のアプリケーションプログラムによって提供され るサービスに付けられた名前を示す。サービスタイプエ レメントは、事業者15_1のアプリケーションプログ ラムが使用できるサービスのサービス番号の替わりに参 照される識別子である。本実施形態では、図6に示すよ うに、事業者15_1に対応するサービス定義テーブル データ20_1のサービスタイプエレメントとして は、"Rc"、"Rd"、"Wd"および"Wc"が用 されている。本実施形態では、ICカード操作用マクロ コマンドスクリプトプログラム21_1において、複数 のサービスタイプエレメントを組み合せたサービス内容 を規定し、これを後述する I Cカードエンティティデー タ(ジョブ管理用データ)に反映させることで、複数の サービスタイプエレメントに対応するサービスを組み合 わせたをサービスを提供できる。例えば、ICカード3 からデータ読出しを行うサービスと、サーバ装置2にデ ータ書込みを行うサービスとを組み合わせたサービス を、ICカードエンティティデータ内に定義できる。

【0026】サービス定義テーブルデータ20_1内のサービス番号は、事業者15_1によって提供されるサービスを行う際に、ICカード3に発行するICカード3が解釈可能な操作コマンドである。

【0027】サービス定義テーブルデータ20_1内の アドレスは、対応するサービスタイプエレメントに係わ る手続きに関するデータが記憶されているアドレスを示 している。サービス定義テーブルデータ20_1内の鍵 バージョン情報は、当該サービスを提供するにあたって 用いられる鍵情報のバージョンを示している。サービス 定義テーブルデータ20_1内の鍵情報は、当該サービ スを提供するあたって用いられる鍵情報である。例え ば、サービス定義テーブルデータ20_1では、図3に 示すICカード3のIC3aの記憶領域55_1にアク セスが行われる際に用いられる鍵情報が設定されてい る。また、サービス定義テーブルデータ20_2では、 IC3aの記憶領域55_2にアクセスが行われる際に 用いられる鍵情報が設定されている。また、サービス定 義テーブルデータ20_3では、IC3aの記憶領域5 5_3にアクセスが行われる際に用いられる鍵情報が設 定されている。

【0028】以下、I Cカード操作用マクロコマンドスクリプトプログラム 21_1 について説明する。スクリプトプログラム 21_1 は、SAM チップ8上で動作す

る事業者15_1のアプリケーションプログラム、並びに当該アプリケーションプログラムの実行時にICカード3が行う処理の手続きを規定するためのプログラムである。本実施形態では、後述するように、図7に示すように、SAMチップ8内で、サービス定義テーブルデータ20_1およびスクリプトプログラム21_1を用いて、事業者15_1に関する手続きに用いられるICカードエンティティテンプレートデータ30_1、入力用データブロック31_x1、出力用データブロック32_x2、ログ用データブロック33_x3および演算定義用データブロック34_x4が生成される。

【0029】図8は、ICカード操作用マクロコマンドスクリプトプログラム21_1,21_2,21_3の記述に用いられるコマンドを説明するための図である。当該コマンドは、SAMチップ8自身に対してのコマンドは、第1文字が「S」となり、ICカード3の操作に係わるコマンドは第1文字が「C」となっている。また、第2文字は、用途により使い分けられ、例えば、ICカード3の発行元設定宣言は「I」、サービスタイプエレメント宣言は「S」、ICカード3への単純書き込み宣言は「W」、サービスタイプエレメント間演算定義は「F」になっている。

【0030】スクリプトプログラム21_1,21_2,21_3の記述に用いられるコマンドには、SCコマンド、SOコマンド、SIコマンド、SLコマンド、SFコマンド、CRコマンド、CSコマンドがある。SCコマンドは、SAMチップ8が同時に処理することができる最大数のICカードエンティティデータの数を宣言するコマンドである。例えば、SAMチップ8が1000個のICカードエンティティデータを同時に処理可能な場合には、「SC:1000」と記述される。

【0031】SOコマンドは、後述するICカードエンティティデータに基づいてICカード3を用いた処理を行う際に、SAMチップ8内で用意されたデータブロックのうち、ICカード3から読み取ったデータが格納される出力用データブロック32_x2となるデータブロックを宣言するコマンドである。例えば、データブロック1~10が用意されている場合に、ICカード3から読み取ったデータをデータブロック1に格納する場合には、「SO:1」と記述される。

【0032】SIコマンドは、後述するICカードエンティティデータに基づいてICカード3を用いた処理を行う際に、SAMチップ8内で用意されたデータブロックのうち、ICカード3に書き込むデータが格納される入力用データブロック31_x1となるデータブロックを宣言するコマンドである。例えば、データブロック1~10が用意されている場合に、ICカード3に書き込むデータをデータブロック2、3に格納する場合には、

「SI:2,3」と記述される。

【0033】SLコマンドは、後述するICカードエンティティデータに基づいてICカード3を用いた処理を行う際に、SAMチップ8内で用意されたデータブロックのうち、操作に係わるログデータを格納するログ用データブロック33_x3となるデータブロックを宣言するコマンドである。例えば、データブロック1~10が用意されている場合に、ログデータをデータブロック4に格納する場合には、「SL:4」と記述される。

【0034】SFコマンドは、ICカード3に係わる相互のサービスタイプエレメント間の関係を定義を記述する演算定義用データブロック34_x4となるデータブロックを用意するためのコマンドである。演算定義用データブロック34_x4の内容は、ICカードエンティティデータの処理前情報となる。

【0035】CIコマンドは、ICカード3の発行元 (事業者)を宣言するためのコマンドである。CIコマンドで定義された事業者を特定する情報は、ICカードエンティティデータのICカード種別情報となる。

【0036】CSコマンドは、サービスタイプエレメントを引用して、ICカード3への複数のサービスの同時操作を行うことを宣言するコマンドである。CSコマンドでは、さらに、サービスタイプエレメント間の演算を規定する関数を宣言できる。例えば、「CS:"Rc"+"Wc"+"Wd"」などの宣言を行える。CSコマンドの内容に基づいて、ICカードエンティティデータのサービスタイプエレメント指定情報、並びに処理順番情報が決定される。

【0037】CRコマンドは、サービスタイプエレメント間の関係の定義が行われていない場合(SFコマンドが記述されていない場合)に、ICカード3から読み出したデータを指定したデータブロックに格納することを宣言する。例えば、ICカード3から読み出したデータをデータブロック1に格納する場合には「CR:SO:1="Rc"」と記述する。

【0038】CWコマンドは、サービスタイプエレメント間の関係の定義が行われていない場合に、指定したデータブロックに格納したデータをICカード3に書き込むことを宣言する。例えば、データブロック2に格納されたデータをICカード3に書き込む場合には「CW:SI:2="Wc"」と記述する。

【0039】CFコマンドは、サービスを跨がった演算内容を記述するデータブロックを宣言する。例えば、サービスを跨がった演算内容をSFデータブロック1に記述する場合には、CF:CES_FUNC=SF:1」とする。そして、SFデータブロック1内に、例えば、「"Wc"=If("Wc">10)then("Wc"-10;"Wd"="Wc"*0.08+"Wd")」と記述する。本式は、サービスWcの残数が10よりも大きいときにWcの値を10減算し、Wcの8

%に相当するポイント数として蓄積ポイントとしてWdに加算する操作を表現している。

【0040】 [SAMチップ8] 図9は、図1に示すSAMチップ8の機能ブロック図である。図9に示すように、SAMチップ8は、ASPS通信インタフェース部60、外部メモリ通信インタフェース部61、バススクランブル部62、乱数発生部63、暗号・復号部64、記憶部65およびCPU66を有する。SAMチップ8は、耐タンパ性のモジュールである。

【0041】ASPS通信インタフェース部60は、図 1に示すASPサーバ装置6との間のデータ入出力に用 いられるインタフェースである。外部メモリ通信インタ フェース部61は、外部メモリ7との間のデータ入出力 に用いられるインタフェースである。バススクランブル 部62は、外部メモリ通信インタフェース部61を介し てデータを入出力する際に、出力するデータをスクラン ブルし、入力したデータをデスクランブルする。乱数発 生部63は、認証処理を行う際に用いられる乱数を発生 する。暗号・復号部64は、データの暗号化、並びに暗 号化されたデータの復号を行う。記憶部65は、後述す るように、CPU66によって用いられるタスク、プロ グラム、並びにデータを記憶する。CPU66は、後述 するスクリプトダウンロードタスク、スクリプト解釈タ スク、エンティティ生成タスク(ジョブ管理用データ作 成タスク) および I Cカード手続管理タスク(ジョブ管 理用データ管理タスク) などのタスクを実行する。

【0042】以下、記憶部65に記憶されるタスク、プログラムおよびデータについて説明する。図10は、記憶部65に記憶されるタスク、プログラムおよびデータを説明するための図である。図10に示すように、スクリプトダウンロードタスク69、スクリプト解釈タスク70、エンティティ生成タスク71、ICカード手続管理用タスク72、ICカード操作用マクロコマンドスクリプトプログラム21_1~21_3、サービス定義テーブル20_1~20_3、ICカードエンティティテンプレートデータ30_1~30_3、ICカードエンティディデータ73_x、入力用データブロック31_x1、出力用データブロック32_x2、ログ用データブロック33_x3、並びに演算定義用データブロック34_x4を記憶している。

【 0 0 4 3 】 スクリプトダウンロードタスク6 9 は、図7 に示すように、サービス定義テーブルデータ 2 0 _ 1 ~ 2 0 _ 3 を、例えば、各事業者のコンピュータからダウンロードし、これをSAMチップ8に取り込む。

【0044】スクリプト解釈タスク70は、各事業者毎に、サービス定義テーブルデータおよびスクリプトプログラムを用いて、ICカードエンティティプレートデータ、入力用データブロック、出力用データブロック、ログ用データブロックおよび演算定義用データブロックを生成する。各事業者毎に生成されるデータブロックの数

は特に限定されない。

【0045】エンティティ生成タスク71は、例えば、ASPサーバ装置6からエンティティ作成要求を受けると、ICカード3との間でポーリングを行った後に、当該ICカード3と事業者との間の手続き処理に用いるICカードエンティティデータを、当該事業者に対応するICカードエンティティプレートデータを用いて生成する。このとき、ICカードエンティティプレートデータがクラスとなり、当該クラスのインスタンスとして、ICカードエンティティデータが生成される。エンティティ生成タスク71によるICカードエンティティデータの生成処理について後に詳細に説明する。

【0046】ICカード手続管理用タスク72は、記憶部65内に存在する単数または複数のICカードエンティティデータ73_xを用いて、ICカード3と事業者15_1~15_3との間の手続き処理を実行する。本実施形態では、複数のICカード3と事業者15_1~15_3との間で行われる複数の手続き処理が同時に進行する。ICカード手続管理用タスク72は、これら複数の手続き処理を並行して実行する。ICカード手続管理用タスク72は、一連の手続きを終了したICカードエンティティデータ73_xを消去する。ICカード手続管理用タスク72の処理については後に詳細に説明する。

【0047】スクリプトプログラム21_1~21_2は、スクリプトダウンロードタスク69によって、例えば、外部メモリ7から入力され、記憶部65に記憶される。サービス定義テーブルデータ20_1~20_3は、スクリプトダウンロードタスク69によって、例えば、外部メモリ7から入力され、記憶部65に記憶される。

【0048】ICカードエンティティテンプレートデータ30_1~30_3は、スクリプト解釈タスク70によって生成され、それぞれの事業者に関する手続きのICカードエンティティデータ73_xを生成する際のテンプレート(クラス)として用いられる。ICカードエンティティデータ73_xは、エンティティ生成タスク71によって、ICカードエンティティテンプレートデータ30_1~30_3を例えばクラスとして用い、当該クラスのインスタンスとして生成される。

【0049】入力用データブロック31_x1、出力用データブロック32_x2、ログ用データブロック33_x3および演算定義用データブロック34_x4は、スクリプト解釈タスク70によって生成される。

【0050】以下、ICカードエンティティデータ73 _xについて説明する。ICカードエンティティデータ 73_xは、例えば、ASPサーバ装置6からICカー ド3と所定の事業者のアプリケーションプログラムを用 いた処理の処理要求をSAMチップ8が受けたときに、 SAMチップ8内のエンティティ生成タスク71が、既 に生成されている対応する事業者のICカードエンティティテンプレートデータを用いて生成する。

【0051】図11は、ICカードエンティティデータ73_xのフォーマットを説明するための図である。図11に示すように、ICカードエンティティデータ73_xは、管理用ポインタ情報80、エンティティID情報81、エンティティステータス情報(ステータスデータ)82、ICカード種別情報83、サービスタイプエレメント指定情報84、処理順番情報(処理順番データ)85、処理前情報86および処理後情報87を有する。

【0052】管理用ポインタ情報80には、記憶部65内でICカードエンティティデータ73_xを管理するための双方向ポインタである。エンティティID情報81は、ICカードエンティデータ73_xの生成要求、進行状況の確認、削除などのICカードエンティティデータ73_xを用いた一連の処理に用いられる。エンティティID情報81は、エンドユーザに渡される返り値ともなる。エンティティID情報81は一般的なファイルシステム上のファイルオープン時のディスクリプタに相当する。

【0053】エンティティステータス情報82は、IC カード3に関する手続きの進行状態を示す。 I Cカード エンティティデータ73_xが持つ基本的な状態には、 図12に示すように、ICカード3が利用できるサービ スを調べる処理の状態(RS)、SAMチップ8がIC カード3を認証する処理の状態(A1)、ICカード3 がSAMチップ8を認証する処理の状態(A2)、IC カード3からデータ読み出す処理の状態(R)、ICカ ード3にデータ書き込む処理の状態(W)がある。本実 施形態では、事業者を調べる処理、SAMチップ8がI Cカード3を認証する処理、ICカード3がSAMチッ プ8を認証する処理、 I Cカード3からデータ読み出す 処理、並びにICカード3にデータ書き込む処理のそれ ぞれがジョブに対応している。当該ジョブは、後述する ように、 I Cカード手続管理用タスク72によって、実 行順番が決定される処理の単位になる。なお、A1,A 2によって、ICカード3とSAMチップ8との間の相 互認証処理が構成される。

【0054】また、本実施形態では、インターネット10での通信時間を考慮して、前述した各基本的な状態を図12の状態遷移図に示されるように、起動後(コマンド発行後)の状態と完了(応答受け取り後)状態とに分けて管理する。具体的には、インスタンス生成(ICカードエンティティデータ生成)状態、RS起動後状態、RS完了状態、A1起動後状態、A1完了状態、A2起動後状態、A2完了状態、R起動状態、R完了状態、W起動状態、R完了状態、がにインスタン(ICカードエンティティデータ)消去状態によって、ICカードエンティティデータ73_xを用いた処理状態が管理され

ス

【0055】ICカード種別情報83は、当該ICカード3を発行した事業者を特定する情報である。ICカード種別情報83には、ICカードエンティティデータ73_xの生成時に、前述したスクリプトプログラム内のCIコマンドによって規定された情報が設定される。

【0056】サービスタイプエレメント情報84は、ICカードエンティティデータ73_xを用いた処理で利用する、サービス定義テーブルデータ内で定義されたサービスのサービスタイプエレメントを示す。サービスタイプエレメント情報84には、ICカードエンティティデータ73_xの生成時に、前述したスクリプトプログラム内のCSコマンドで指定された単数または複数のサービスタイプエレメントが設定される。

【0057】処理順番情報85は、ICカードエンティティデータ73_xを用いた処理で利用するサービス(ジョブ)を実行する順番、すなわち、図12に示す遷移状態を示す。すなわち、処理順番情報85は、サービスタイプエレメントを用いて、ICカード3の基本的な操作に対応するジョブの実行順番を示す。ここで、ジョブは、前述したように、図12に示すRS, A1, A2, R, Wに相当する。IC カード3への具体的操作は、ジョブを用いて指定された処理順番により実現される。例えば、相互認証無しの読み込みのみのICカード3を用いた処理については、処理順番情報85には「 $RS \rightarrow R$ 」が設定される。また、相互認証有りの読み込みおよび書き込みの場合には、処理順番情報85には、

「RS \rightarrow A1 \rightarrow A2 \rightarrow R \rightarrow W」が設定される。処理順番情報85には、ICカードエンティティデータ73 $_$ xの生成時に、前述したスクリプトプログラム内のCSコマンド内で指定されたサービスエレメントの順番に対応する図12に示すジョブの順番が設定される。

【0058】処理前情報86には、ASPサーバ装置6側から、ICカードエンティティデータ73_xを用いた処理を行うための管理用データが設定される。。例えば、処理前情報86には、SFデータブロック内に指定されたサービスの演算式のポイントが設定される。また、サービス間演算機能が定義されていない場合には、処理前情報86には、要求処理金額が設定される。例えば、決済の場合であれば、課金額や付与ポイント数などに関する状態が設定される。

【0059】処理後情報87は、ASPサーバ装置6側で必要な、ICカードエンティティデータ73_xの処理結果のデータが設定される。例えば決済の場合であれば、決済の正常終了の有無などを示すデータが設定される。

【0060】以下、図10に示すICカード手続管理用タスク72による、複数のICカードエンティティデータ73_xを用いて、複数のICカード3に係わる処理を行う手順を説明する。ICカード手続管理用タスク7

2は、例えば、図9に示すSAMチップ8のCPU66 上で常に起動されている。図13は、ICカード手続管 理用タスク72が行う処理のフローチャートである。 ステップST1:ICカード手続管理用タスク72は、 記憶部65内に存在する複数のICカードエンティティ データ73_xのうち、次に処理を実行する一つのIC カードエンティティデータ73_xを選択する。当該I Cカードエンティティデータ73_xの選択方法は、記 憶部65内に存在するICカードエンティティデータ7 3_xを順番に選択してもよいし、優先順位を付けて高 い優先順位のものを優先的に選択してもよい。

【0061】、ステップST2:ICカード手続管理用タスク72は、ステップST1で選択したICカードエンティティデータ73_xのジョブが既に起動されているか否かを判断し、起動されていると判断した場合にはステップST5の処理に進み、起動されていないと判断した場合にはステップST3の処理に進む。

【0062】ステップST3:ICカード手続管理用タスク72は、ステップST1で選択したICカードエンティティデータ73_xの図11に示すエンティティステータス情報82から、当該エンティティデータに関する処理が図12に示す状態遷移図の何れの状態にあるかを判断し、処理順番情報85から、次に実行するジョブを決定する。このとき処理順番情報85には、前述したように、サービス定義テーブルデータに設定されたサービスエレメントを用いてジョブの実行順番が規定されている。

【0063】ステップST4:ICカード手続管理用タスク72は、ステップST3で選択したジョブを起動する。ICカード手続管理用タスク72は、図7を用いて前述した入力用データブロック31_x1、出力用データブロック32_x2、ログ用データブロック33_x3および演算定義用データブロック34_x4のうち、当該ジョブに関係するデータブロックを用いて当該ジョブを実行する。

【0064】このとき、ICカード手続管理用タスク72は、ジョブの実行に当たってICカード3にコマンドを発行する場合に、当該ジョブに対応するサービスエレメントをキーとしてサービス定義テーブルデータを検索し、当該サービスエレメントに対応するサービス番号(ICカード3が解釈可能なICカード3の操作コマンドを得る。そして、ICカード手続管理用タスク72は、当該得られたサービス番号を用いてICカード3にコマンドを発行する。また、ICカード手続管理用タスク72は、図4を用いて説明したように、ICカード3のIC3aの記憶領域へのアクセスに鍵情報が必要な場合には、当該ジョブに対応するサービスエレメントをキーとしてサービス定義テーブルデータを検索し、当該サービスエレメントに対応する鍵情報を得る。そして、ICカード手続管理用タスク72は、当該鍵情報を用い

て、ICカード3との間で相互認証、データの暗号化および復号などの処理を行い、ICカード3の所定の記憶領域にアクセスを行う権限を得る。

【0065】ステップST5:ステップST5が行われるのは、ICカード手続管理用タスク72が、ICカード3にコマンドを発行し、ICカード3の処理結果を待っているときである。ICカード手続管理用タスク72は、ICカード3から処理結果を受け取ると、これをICカードエンティディデータ73_xに設定する。

【0066】ステップST6:ICカード手続管理用タスク72は、図11に示すICカードエンティティデータ73_xのエンティティステータス情報82を更新する。

【0067】このように、本実施形態では、ICカード手続管理用タスク72によって、SAMチップ8内に存在する複数のICカード3についてのICカードエンティティデータ73_xを順に選択しながら、複数のICカード3についての処理を並行して行う。そのため、SAMチップ8は、複数のICカード3を用いた手続きの処理要求を受けた場合でも、これらの処理を同時に進行することができる。

【0068】以下、図1に示す通信システム1の全体動作について説明する。図14および図15は、図1に示す通信システム1の全体動作を説明するための図である。

【0069】ステップST21:事業者15_1~15 _ 3あるいはこれら事業者の依頼を受けた者が、当該事業者がICカード3を用いて行う取り引きについての処理を記述したスクリプトプログラム21_1,21_2,21_3を、例えば、図1に示すパーソナルコンピュータ16_1,16_2,16_3上で作成する。また、SAMチップ8の管理者が、事業者15_1~15_3のそれぞれに対応するサービス定義テーブルデータ20_1,20_2,20_3を作成する。

【0070】ステップST22:ステップST21で作成されたサービス定義テーブルデータ20_1,20_2,20_3が外部メモリ7に記憶される。また、ステップST21で作成されたスクリプトプログラム21_1,21_2,21_3が、パーソナルコンピュータ16_1,16_2,16_3から、インターネット10、ASPサーバ装置6およびSAMチップ8を介して、外部メモリ7にダウンロードされる。当該ダウンロードの処理は、図7に示すように、SAMチップ8内のスクリプトダウンロードタスク69によって管理される。

【0071】ステップST23:図7に示すSAMチップ8内のスクリプト解釈タスク70によって、各事業者毎に、サービス定義テーブルデータおよびスクリプトプログラムを用いて、ICカードエンティティプレートデータ、入力用データブロック、出力用データブロック、

ログ用データブロックおよび演算定義用データブロック が生成される。これら生成されたデータは、図9に示す SAMチップ8の記憶部65に格納される。

【0072】ステップST24:ユーザにICカード3が発行される。図4に示すように、ICカード3のIC3aには、ユーザが契約を行った事業者との取り引きに用いられる鍵情報が記憶されている。なお、ユーザと事業者との間の契約は、ICカード3の発行後に、インターネット10などを介して行ってもよい。

【0073】ステップST25:例えば、ユーザがパーソナルコンピュータ5を用いてインターネット10を介してサーバ装置2にアクセスを行い、商品を購入しようとした場合に、サーバ装置2がインターネット10を介してASPサーバ装置6に処理要求を出す。ASPサーバ装置6は、サーバ装置2から処理要求を受けると、インターネット10を介してパーソナルコンピュータ5にアクセスを行う。そして、図16(A)に示すように、カードリーダ・ライタ4が出したICカード3についての処理要求が、パーソナルコンピュータ5、インターネット10およびASPサーバ装置6を介してSAMチップ8に送信される。

【0074】ステップST26:ASPサーバ装置6からSAMチップ8にエンティティ作成要求が出される。 当該エンティティ作成要求には、ICカード3の発行元を示す情報が格納されている。

【0075】ステップST27:SAMチップ8は、エンティティ作成要求を受けると、図16(B)に示すように、ICカード3との間でポーリングを行う。

【0076】ステップST28:SAMチップ8のエンティティ生成タスク71は、ポーリング終了後に、SAMチップ8内に存在するICカードエンティティデータ73_xの数が、スクリプトプログラムのSCコマンドによって規定された最大数以内であるか否かを判断し、最大数以内であればステップST29の処理に進み、そうでない場合には処理を終了する。

【0077】ステップST29:エンティティ生成タスク71が、例えば、エンティティ作成要求に格納されたICカード3の発行元を示す情報に基づいて、何れの事業者のICカードエンティティプレートデータを用いるかを特定し、当該特定したICカードエンティティプレートデータ用いて、ICカードエンティティデータ73_xを生成する。これは、図12に示すインスタンス生成に対応している。

【0078】ステップST30:SAMチップ8からASPサーバ装置6に、ステップST29で生成したICカードエンティティデータ73_xのエンティティIDが出力される。

【0079】ステップST31:SAMチップ8のIC カード手続管理用タスク72によって、ICカード3で 利用可能なサービスが調べられる。これは、図12に示 すジョブRSに対応した処理である。

【0080】ステップST32:SAMチップ8のICカード手続管理用タスク72がICカード3の正当性を認証する。これは、図12に示すジョブA1に対応した処理である。

【0081】ステップST33:ICカード3がSAMチップ8の正当性を認証する。これは、図12に示すジョブA2に対応した処理である。ステップST32、ST33によって、ICカード3とSAMチップ8との間の相互認証が行われる。これは、図16(C)に対応している。

【0082】ステップST34:SAMチップ8のIC カード手続管理用タスク72が、ICカード3との間 で、手続きに必要なデータの読み書きを行う。これは、 図12に示すジョブR、W、並びに図16(D),

(E)に対応した処理である。また、ICカード手続管理用タスク72は、ICカードエンティティデータ73 _xの処理前情報86に基づいて特定した演算式を用いて、ICカード3から読み出したデータを用いて所定の演算処理を行う。

【0083】ステップST35:図16(F)に示すように、SAMチップ8のICカード手続管理用タスク72が、ステップST34の処理結果をASPサーバ装置6に出力する。

【 0 0 8 4 】 ステップ S T 3 6 : 例えば、 I C カード手 続管理用タスク 7 2 が、 I C カードエンティティデータ 7 3 _ x を消去する。

【0085】以上説明したように、通信システム1によ れば、ICカード3との間で発生する手続き処理毎にI Cカードエンティティデータ73_xを生成し、ICカ ード手続管理用タスク72によって、複数のICカード エンティティデータ73_xを用いて、複数のICカー ド3についての処理を同時に進行することができる。ま た、認証システム1によれば、ICカード3についての 処理に実際に用いられているICカードエンティティデ ータ73_xを記憶部65に記憶すれば良いため、記憶 部65の記憶領域を効率的に利用できる。また、認証シ ステム1によれば、図12に示すように、ICカード手 続管理用タスク72が処理するジョブの実行状態を、起 動後状態と完了状態とに分離して管理するため、一のジ ョブの実行を開始後にICカード3からのデータを待っ ている状態で、他のジョブに関する処理を開始できる。 そのため、インターネット10を介してICカード3と の間でデータを送受信することによる待ち時間を無くす ことができる。

【0086】また、認証システム1によれば、サービス 定義テーブルデータ内に、各事業者が提供するサービス の種類を示す名前であるサービスタイプエレメント、 I Cカード3内で用いられる当該サービスの番号、並びに 当該サービスを提供するに際に用いられる鍵情報をサー

ビス定義テーブルデータ内に記述し、これを外部メモリ 7に保持する。そのため、SAMチップ8の開発者でな い、事業者15_1~15_3が、SAMチップ8上で 動作する自らのアプリケーションプログラムを、スクリ プトプログラム21_1,21_2,21_3を作成し てSAMチップ8を介して外部メモリ7にダウンロード することでカスタマイズできる。すなわち、鍵情報やⅠ Cカード3を直接操作する操作コマンドなどの秘匿性の 高い情報を事業者15_1~15_3に知らせることな く、これらの事業者が自らのアプリケーションプログラ ムをカスタマイズできる。また、事業者は、アプリケー ションプログラムをカスタマイズする際に、鍵情報やカ ード操作用コマンドを知る必要がないため、事業者の負 担が軽減される。また、認証システム1によれば、複数 のサービスにまたがった処理内容を定義できるため、Ⅰ Cカード3側で許容されると同時に実行されるサービス の範囲内で、複数のサービスを組み合わせた多様なサー ビスを提供できる。また、認証システム1によれば、デ ータブロックの概念を導入することで、 I C カード3と の間で入出力されるデータ、並びにログデータの管理が 容易に行える。

【0087】図17は、図9に示すSAMチップ8の機能ブロックをより具体的にした機能ブロック図である。図9に示すように、SAMチップ8は、内部バス90を介して、ASPS通信インタフェース部60、外部メモリ通信インタフェース部61、バススクランブル部62、乱数発生部63、暗号・復号部64、記憶部65およびCPU66が接続されている。

【0088】図17に示すSAMチップ8では、例えば図18に示すように、内部バス90に接続されたカード I/F部91を、SAMチップ8の外部のRF送受信部92に接続し、RF送受信部92のアンテナ92aを介して、ICカード3との間で非接触方式でデータを送受信してもよい。

[0089]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 秘匿性の高い情報をユーザに知らせることなく、サーバ 装置で実行するユーザのアプリケーションプログラムを 当該ユーザが作成およびカスタマイズできるデータ処理 方法および半導体回路を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の実施形態の通信システムの全体構成図である。

【図2】図2は、図1に示すSAMチップのソフトウェ ア構成を説明するための図である。

【図3】図3は、図1に示すICカードのICの機能ブロック図である。

【図4】図4は、図3に示す記憶部に記憶される情報を 説明するための図である。

【図5】図5は、図1に示すSAMユニットの外部メモ

リに記憶されている情報を説明するための図である。

【図6】図6は、図5に示すサービス定義テーブルデータを説明するための図である。

【図7】図7は、図5に示すサービス定義テーブルデータおよびスクリプトプログラムを用いたSAMチップ内の処理を説明するための図である。

【図8】図8は、スクリプトプログラムで用いられるコマンドを説明するための図である。

【図9】図9は、図1に示すSAMチップの機能ブロック図である。

【図10】図10は、図9に示す記憶部に記憶されるデータを説明するための図である。

【図11】図11は、SAMチップで生成されるI Cカードエンティティデータのフォーマットを説明するための図である。

【図12】図12は、図11に示す I Cカードエンティティデータの状態遷移図である。

【図13】図13は、図10に示す I C カード手続管理タスクの処理手順を説明するための図である。

【図14】図14は、図1に示す通信システムの全体動作を説明するための図である。

【図15】図15は、図1に示す通信システムの全体動作を説明するための図である。

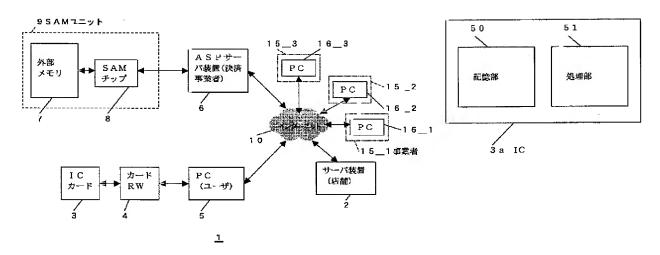
【図16】図16は、ICカードとSAMチップとの間の通信プロトコルを説明するための図である。

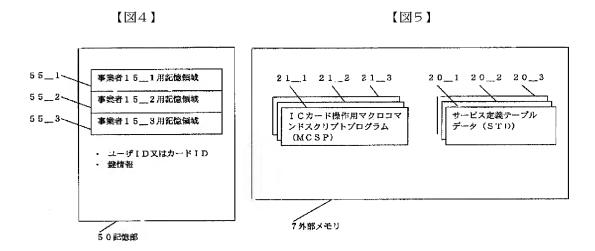
【図17】図17は、図9に示すSAMチップの機能ブロックをより具体的にした機能ブロック図である。

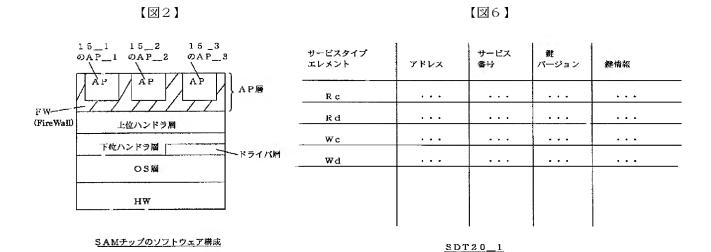
【図18】図18は、SAMチップのその他の使用形態を説明するための図である。

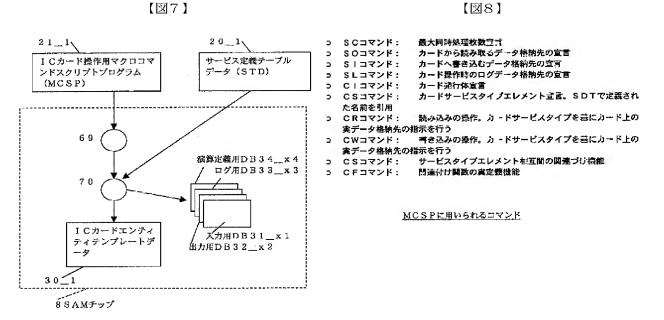
【符号の説明】

1…通信システム、2…サーバ装置、3…ICカード、4…カードリーダ・ライタ、5…パーソナルコンピュータ、6…ASPサーバ装置、7…外部メモリ、8…SAMチップ、9…SAMユニット、10…インターネット、15_1,15_2,15_3…クレジットカード事業者、16_1,16_2,16_3…パーソナルコンピュータ

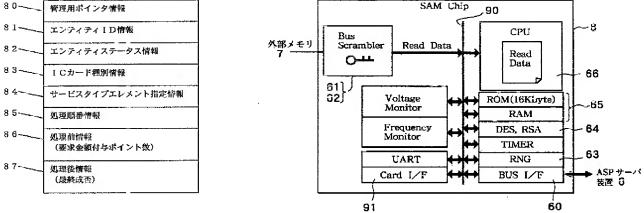






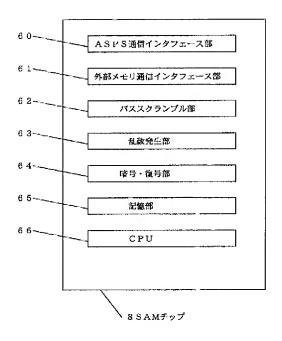


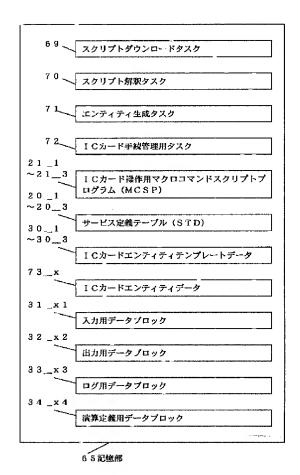




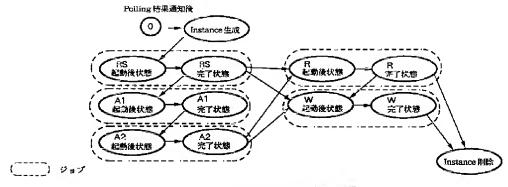
1 Cカードエンティティデータ





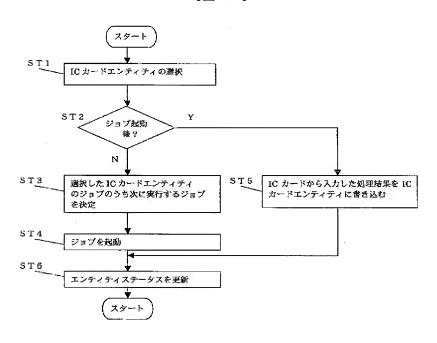


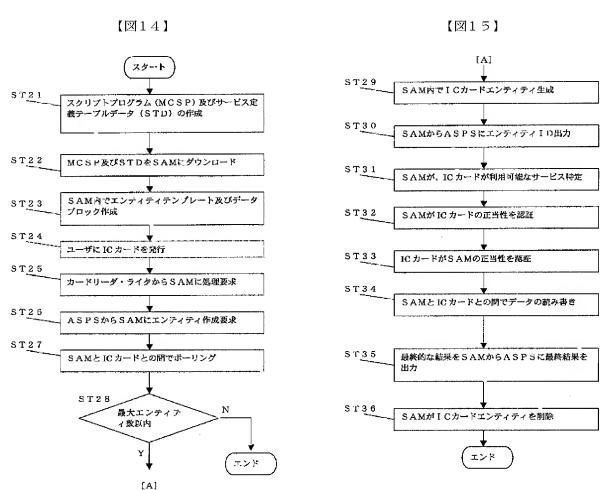
【図12】



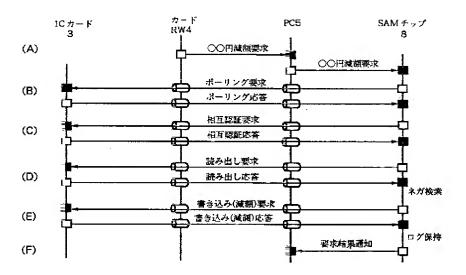
カード用エンティティ状態運移図

【図13】





【図16】



【図18】

